#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

### Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

	УТВЕРХ	КДАЮ	
Пр	оректор по у	чебной рабо	те
		П. Е. Тро	ЯН
<b>«</b>	»	20	_ Γ

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

#### Технология производства электронных средств

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Направление подготовки (специальность): **11.03.03 Конструирование и технология электронных средств** 

Направленность (профиль): **Проектирование и технология электронно-вычислительных средств** 

Форма обучения: очная

Факультет: ФБ, Факультет безопасности

Кафедра: КИБЭВС, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-

вычислительных систем

Курс: **4** Семестр: **7** 

Учебный план набора 2013 года

#### Распределение рабочего времени

N₂	Виды учебной деятельности	7 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	28	28	часов
2	Практические занятия	18	18	часов
3	Лабораторные занятия	28	28	часов
4	Всего аудиторных занятий	74	74	часов
5	Из них в интерактивной форме	16	16	часов
6	Самостоятельная работа	70	70	часов
7	Всего (без экзамена)	144	144	часов
8	Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
9	Общая трудоемкость	180	180	часов
		5.0	5.0	3.E

Экзамен: 7 семестр

Томск 2016

#### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

образовательного стандарта высшего образо (специальности) 11.03.03 Конструирование и	етом требований Федерального Государственного рвания (ФГОС ВО) по направлению подготовки технология электронных средств, утвержденного заседании кафедры «» 20 года,
Разработчики:	
Доцент каф. РЭТЭМ	Солдаткин В. С.
Доцент каф. РЭТЭМ	Троян О. Е.
Заведующий кафедрой каф. РЭТЭМ	Туев В. И.
Заведующий обеспечивающей каф. РЭТЭМ	Туев В. И.
Рабочая программа согласована с факули направления подготовки (специальности).	ьтетом, профилирующей и выпускающей кафедрами
Декан ФБ	Давыдова Е. М.
Заведующий выпускающей каф. КИБЭВС	Шелупанов А. А.
Эксперты:	
Доцент каф. РЭТЭМ	Несмелова Н. Н.
Доцент каф. РЭТЭМ	Христюков В. Г.
Старший преподаватель каф. рэтэм	Иранор А

#### 1. Цели и задачи дисциплины

#### 1.1. Цели дисциплины

Является обучение студента основным знаниям об технологии производства и конструкции электронных средств (ЭС), применению современных средств выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (КТД).

#### 1.2. Задачи дисциплины

- Ознакомится с ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, современными средствами выполнения и редактирования (КТД).;
- Изучить основы технологии производства ЭС: технология деталей и сборочных единиц, технология изготовления печатных плат, технология электрических соединений, технология герметизации, сборка и монтаж, контроль и испытания.;

#### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технология производства электронных средств» (Б1.Б.13) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следующие дисциплины: Введение в специальность, Материалы и компоненты электронных средств, Метрология, стандартизация и технические измерения.

Последующими дисциплинами являются: .

#### 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

— ПК-6 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;

В результате изучения дисциплины студент должен:

- **знать** методы выполнения и редактирования изображений и чертежей, основы подготовки КТД.
  - уметь разрабатывать, оформлять и редактировать КТД.
  - владеть навыками подготовки КТД.

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Nº	Виды учебной деятельности	7 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	28	28	часов
2	Практические занятия	18	18	часов
3	Лабораторные занятия	28	28	часов
4	Всего аудиторных занятий	74	74	часов
5	Из них в интерактивной форме	16	16	часов
6	Самостоятельная работа	70	70	часов
7	Всего (без экзамена)	144	144	часов
8	Подготовка и сдача экзамена	36	36	часов
9	Общая трудоемкость	180	180	часов
		5.0	5.0	3.E

# 5. Содержание дисциплины

#### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

1 40	лица 5.1 – Разделы дисциплины и виды	Sammin					
Nº	Названия разделов дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
1	Введение в технологию производства электронных средств.	4	2	9	12	27	ПК-6
2	Технология деталей.	4	2	0	9	15	ПК-6
3	Технология изготовления печатных плат.	6	3	10	12	31	ПК-6
4	Технология электрических соединений.	4	3	9	12	28	ПК-6
5	Технология сборки и монтажа электронных средств.	4	3	0	9	16	ПК-6
6	Технология герметизации электронных средств.	3	2	0	8	13	ПК-6
7	Контроль и испытания электронных средств.	3	3	0	8	14	ПК-6
	Итого	28	18	28	70	144	

# 5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины по лекциям	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
	7 семестр		
1 Введение в технологию производства электронных средств.	Основные понятия, термины, определения и сокращения. ЕСКД. ЕСТД. ЕСТПП. Конструкторско-технологическая документация (КТД).	4	ПК-6
	Итого	4	
2 Технология деталей.	Штамповочные операции в технологии конструктивных элементов ЭС (печатной плате, передней панели и др. ).Фрезерование печатных плат, деталей устройств ЭС: радиатор, передняя панель, крышка и др.Сверление отверстий в печатных платах, конструктивных элементах устройств ЭС.Технология нанесения защитных и	4	ПК-6

	специальных пленок и покрытий.		
	Итого	4	
З Технология изготовления печатных плат.	Классификация печатных плат и методов их изготовления: основные определения и технические требования, предъявляемые к печатным платам; конструкционные материалы для производства печатных плат и их характеристики.Получение защитного рисунка и проводящих покрытий на печатных платах: сеткографический и фотохимический методы получения защитного рисунка; формирование проводящих элементов печатных плат химическим и электрохимическим методами, травление меди с пробельных мест.Субтрактивные и аддитивные методы изготовления печатных плат: химический, комбинированный, полуаддитивный, аддитивный и его разновидности.Особенности изготовления многослойных и гибких печатных плат: классификация методов изготовления печатных плат (метод металлизации сквозных отверстий, попарного прессования), их сравнительные характеристики; прессование многослойных печатных плат; особенность технологии гибких печатных плат, гибких печатных кабелей и шлейфов; контроль и испытание печатных плат.Технология изготовления плат на металлической и керамической основе.  Итого	6	ПК-6
4 Технология электрических соединений.	Классификация методов выполнения электрических соединений и технические требования к ним. Основы пайки. Технология выполнения пайки. Основы сварки. Методы выполнения сварных монтажных соединений. Электрическое соединение методом накрутки и соединение проводящими клеями.	4	ПК-6
	Итого	4	
5 Технология сборки и монтажа электронных средств.	Особенности построения пространственно-временной структуры сборки и монтажа аппаратуры: основные понятия и принципы построения ТП сборки и монтажа, типовые и групповые ТП	4	ПК-6

	сборки и монтажа. Организация поточных линий сборки. Технология автоматизированной сборки и монтажа микроблоков (модулей) ЭС: входной контроль комплектующих элементов; подготовка комплектующих элементов к монтажу; сборка компонентов на печатных платах; технология монтажа микроблоков ЭС на печатных платах. Технология поверхностного монтажа компонентов.		
	Итого	4	
6 Технология герметизации электронных средств.	Способы герметизации ЭС и технологические требования, предъявляемые к качеству. Материалы, применяемые для герметизации, их технологические характеристики и правила выбора. Структура процесса герметизации.	3	
	Итого	3	
7 Контроль и испытания электронных средств.	Виды технического контроля. Технологические испытания. Виды испытаний: исследовательские, квалификационные, периодические. Программа и методики испытаний. Техническое обслуживание и ремонт ЭС.	3	
	Итого	3	
Итого за семестр		28	

# 5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представ-лены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

тионици вів тиздельні длецнизнишь и менднецнизницьне сызн								
No	Наименование дисциплин						рых необ мых дисі	
		1	2	3	4	5	6	7
Предшествующие дисциплины								
1	Введение в специальность	+						
2	Материалы и компоненты электронных средств		+	+	+	+		
3	Метрология, стандартизация и технические измерения							+

# **5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий** Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4

Таблица 5. 4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении

дисциплины

H		Виды з			
Компетенции	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа	Формы контроля
ПК-6	+	+	+	+	Отчет по лабораторной работе, Опрос на занятиях, Отчет по практике

# 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Методы	Интерактивные практические занятия	Интерактивные лабораторные занятия	Интеракт ивные лекции	Всего
Исследовательский метод	4	6	6	16
Итого	4	6	6	16

#### 7. Лабораторный практикум

Содержание лабораторных работ приведено в таблице 7.1.

Таблица 7. 1 – Содержание лабораторных работ

1аолица 7. 1 — Содержание лаоораторных раоот						
Названия разделов	Содержание лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции			
	7 семестр					
1 Введение в технологию	Разработка эскизной КТД.	9	ПК-6			
производства электронных средств.	Итого	9				
3 Технология изготовления	Изготовление печатной платы.	10	ПК-6			
печатных плат.	Итого	10				
4 Технология электрических	Монтаж элементов на печатную плату.	9	ПК-6			
соединений.	Итого	9				
Итого за семестр		28				

#### 8. Практические занятия

Содержание практических работ приведено в таблице 8.1.

Таблица 8. 1 – Содержание практических работ

таолица в. т – Содержание практиче	CKMX paooi		
Названия разделов	Содержание практических занятий	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
	7 семестр		
1 Введение в технологию	Анализ КТД.Разработка эскизной КТД	2	ПК-6
производства электронных средств.	Итого	2	-
2 Технология деталей.	Анализ КТД.	2	ПК-6
	Итого	2	_
3 Технология изготовления печатных плат.	Контроль качества печатной платы. Трассировка печатной платы.	3	ПК-6
	Итого	3	
4 Технология электрических соединений.	Исследование характеристик электрических соединений.	3	ПК-6
	Итого	3	
5 Технология сборки и монтажа	Сборка и монтаж электронных средств.	3	ПК-6
электронных средств.	Итого	3	
6 Технология герметизации электронных средств.	Методы герметизации, материалы и их свойства.	2	ПК-6
	Итого	2	
7 Контроль и испытания электронных средств.	Составление программы и методик испытаний электронных средств.	3	ПК-6
	Итого	3	
Итого за семестр		18	

# 9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

таолица 3.1 - Виды самостоятельной расоты, трудоемкость и формируемые компетенции				
Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
	7 семест	p		
1 Введение в технологию производства	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-6	Опрос на занятиях, Отчет по практике, Отчет по лабораторной работе
электронных средств.	Проработка лекционного материала	3		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	3		
	Итого	12		

2 Технология деталей.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-6	Опрос на занятиях, Отчет по практике
	Проработка лекционного материала	3		
	Итого	9		
3 Технология изготовления печатных плат.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-6	Опрос на занятиях, Отчет по практике, Отчет по лабораторной работе
	Проработка лекционного материала	3		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	3		
	Итого	12		
4 Технология электрических соединений.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-6	Опрос на занятиях, Отчет по практике, Отчет по лабораторной работе
	Проработка лекционного материала	3		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	3		
	Итого	12		
5 Технология сборки и монтажа электронных средств.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-6	Отчет по практике, Опрос на занятиях
	Проработка лекционного материала	3		
	Итого	9		
6 Технология герметизации электронных средств.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-6	Отчет по практике, Опрос на занятиях
	Проработка лекционного материала	2		
	Итого	8		
7 Контроль и испытания электронных средств.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ПК-6	Отчет по практике, Опрос на занятиях
	Проработка лекционного материала	2		
	Итого	8		
Итого за семестр		70		
	Подготовка к экзамену	36		Экзамен
Итого		106		

#### Не предусмотрено РУП

### 11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

#### 11.1. Балльные оценки для элементов контроля

Таблица 11.1 – Бальные оценки для элементов контроля

Элементы учебной деятельности	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
	7	семестр		
Опрос на занятиях	2	2	1	5
Отчет по лабораторной работе	10	10	15	35
Отчет по практике	10	10	10	30
Экзамен				30
Нарастающим итогом	22	44	70	100

#### 11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.

Таблица 11. 2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ	2

#### 11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 11.3.

Таблица 11. 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 - 100	А (отлично)
	85 - 89	В (очень хорошо)
4 (хорошо) (зачтено)	75 - 84	С (хорошо)
	70 - 74	D ()
2 (23702 2072 2022 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	65 - 69	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	60 - 64	Е (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

#### 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### 12.1. Основная литература

1. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств: учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — СПБ.: Издательство «Лань», 2014. — 480 с. [Электронный ресурс]. - http://e.lanbook.com/view/book/41019/

#### 12.2. Дополнительная литература

- 1. Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов СПб., М., Краснодар: Издательство «Лань», 2011. 352с. [Электронный ресурс]. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_cid=25&pl1\_id=711.
- 2. Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок СПб., М., Краснодар: Издательство «Лань», 2009. 400с. [Электронный ресурс]. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_cid=25&pl1\_id=192.
- 3. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов/ И. П. Бушминский, О. Ш. Даутов, А. П. Достанко и др.; Ред. А. П. Достанко, Ред. Ш. М. Чабдаров. М.: Радио и связь, 1989. 624 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 45 экз.)
- 4. Проектирование и технология печатных плат: Учебник для вузов/ Е. В. Пирогова. М.: Форум, 2005; М.: Инфра-М, 2005. 559 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 77 экз.)
- 5. Единая система технологической документации: Справочное пособие / Е.А. Лобода, В.Г. Мартынов, Б.С. Мендриков и др. М.: Издательство стандартов, 1992. 325 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 5 экз.)
- 6. Печатные платы. Конструкции и материалы: Монография/ А. М. Медведев. М.: Техносфера, 2005. 302 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 83 экз.)

#### 12.3. Учебно-методическое пособие и программное обеспечение

- 1. «Основы технология РЭС», «Технология РЭС», «Технология поверхностного монтажа», «Технологические процессы и производства», «Технология ЭВС-2»: Практикум / Христюков В. Г. 2012. 177 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/training/publications/2010, свободный.
- 2. Технология РЭС: Методические указания по выполнению лабораторных работ / Смирнов Г. В., Троян О. Е., Христюков В. Г., Кан А. Г. 2012. 99 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/training/publications/2014, свободный.
- 3. Технология РЭС: Методические указания по выполнению курсового проекта / Троян О. E. 2012. 31 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/training/publications/2011, свободный.
- 4. Технология производства электронных средств: Методические указания по самостоятельной и индивидуальной работе студентов: Методические указания по самостоятельной и индивидуальной работе студентов 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств" / Солдаткин В. С., Троян О. Е., Туев В. И. 2016. 7 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://edu.tusur.ru/publications/6247, свободный.

#### 12.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы

- 1. https://edu.tusur.ru
- 2. http://e.lanbook.com
- 3. http://elibrary.ru

#### 13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение каф. РЭТЭМ и НИИСТ ТУСУР.

#### 14. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств приведен в приложении 1.

**15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины** Без рекомендаций.

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

	УТВЕРХ	ЖДАЮ	
Пр	оректор по у	чебной рабо	те
		П. Е. Тро	ЯН
<b>«</b>		20	_ г

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

#### Технология производства электронных средств

Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат

Направление подготовки (специальность): **11.03.03 Конструирование и технология электронных средств** 

Профиль: Проектирование и технология электронно-вычислительных средств

Форма обучения: очная

Факультет: ФБ, Факультет безопасности

Кафедра: **КИБЭВС**, **Кафедра комплексной информационной безопасности электронновычислительных систем** 

Курс: **4** Семестр: **7** 

Учебный план набора 2013 года

#### Разработчики:

- Доцент каф. РЭТЭМ Солдаткин В. С.
- Доцент каф. РЭТЭМ Троян О. Е.
- Заведующий кафедрой каф. РЭТЭМ Туев В. И.

Экзамен: 7 семестр

Томск 2016

#### 1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

	<u> </u>	
Код	Формулировка компетенции	Этапы формирования компетенций
ПК-6	готовностью выполнять расчет и	Должен знать методы выполнения и
	проектирование деталей, узлов и модулей	редактирования изображений и
	электронных средств, в соответствии с	чертежей, основы подготовки КТД.;
	техническим заданием с использованием	Должен уметь разрабатывать, оформлять
	средств автоматизации проектирования	и редактировать КТД.;
		Должен владеть навыками подготовки
		КТД.;

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы
Хорошо (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования	Берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем
Удовлетворительн о (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом наблюдении

#### 2 Реализация компетенций

#### 2.1 Компетенция ПК-6

ПК-6: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть	
Содержание	основы расчетов и	выполнять расчет и	навыками выполнения	

			T
этапов	проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования	проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования	расчетов и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
Виды занятий	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Интерактивные лекции;</li> <li>Практические занятия;</li> <li>Лабораторные занятия;</li> <li>Лабораторные занятия;</li> <li>Декции;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> <li>Подготовка к экзамену;</li> </ul>	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Интерактивные лекции;</li> <li>Практические занятия;</li> <li>Лабораторные занятия;</li> <li>Лекции;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> <li>Подготовка к экзамену;</li> </ul>	<ul> <li>Интерактивные практические занятия;</li> <li>Интерактивные лабораторные занятия;</li> <li>Лабораторные занятия;</li> <li>Самостоятельная работа;</li> </ul>
Используемые средства оценивания	<ul><li>Отчет по лабораторной работе;</li><li>Опрос на занятиях;</li><li>Отчет по практике;</li><li>Экзамен;</li></ul>	<ul><li>Отчет по лабораторной работе;</li><li>Опрос на занятиях;</li><li>Отчет по практике;</li><li>Экзамен;</li></ul>	<ul><li>Отчет по лабораторной работе;</li><li>Отчет по практике;</li><li>Экзамен;</li></ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	• успешное и систематизированное знание основ проведения расчетов и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;	• успешно и структурировано выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;	• всеми необходимыми навыками выполнения расчетов и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;
Хорошо (базовый уровень)	• успешное но не систематизированное знание основ проведения расчетов и проектирования деталей, узлов и	• успешно но не структурировано выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных	• основными навыками выполнения расчетов и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии

	модулей электронных средств, в соответствии	средств, в соответствии с техническим заданием	с техническим заданием с использованием
	с техническим заданием	с использованием	средств автоматизации
	с использованием	средств автоматизации	проектирования;
	средств автоматизации	проектирования;	
	проектирования;		
Удовлетворительн	• базовое знание основ	• выполнять расчет и	• навыками
о (пороговый	проведения расчетов и	проектирование	выполнения расчетов и
уровень)	проектирования	деталей, узлов и	проектирования
	деталей, узлов и	модулей электронных	деталей, узлов и
	модулей электронных	средств, в соответствии	модулей электронных
	средств, в соответствии	с техническим заданием	средств, в соответствии
	с техническим заданием	с использованием	с техническим заданием
	с использованием	средств автоматизации	с использованием
	средств автоматизации	проектирования под	средств автоматизации
	проектирования;	руководством	проектирования под
		квалифицированного	руководством
		специалиста;	квалифицированного
			специалиста;

#### 3 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в следующем составе.

#### 3.1 Темы опросов на занятиях

- Основные понятия, термины, определения и сокращения. ЕСКД. ЕСТД. ЕСТПП. Конструкторско-технологическая документация (КТД).
- Штамповочные операции в технологии конструктивных элементов ЭС (печатной плате, передней панели и др.). Фрезерование печатных плат, деталей устройств ЭС: радиатор, передняя панель, крышка и др. Сверление отверстий в печатных платах, конструктивных элементах устройств ЭС. Технология нанесения защитных и специальных пленок и покрытий.
- Классификация печатных плат и методов их изготовления: основные определения и технические требования, предъявляемые к печатным платам; конструкционные материалы для производства печатных плат и их характеристики. Получение защитного рисунка и проводящих покрытий на печатных платах: сеткографический и фотохимический методы получения защитного рисунка; формирование проводящих элементов печатных плат химическим и электрохимическим методами, травление меди с пробельных мест. Субтрактивные и аддитивные методы изготовления плат: химический, комбинированный, полуаддитивный, аддитивный разновидности. Особенности изготовления многослойных и гибких печатных плат: классификация методов изготовления печатных плат (метод металлизации сквозных отверстий, попарного прессования), их сравнительные характеристики; прессование многослойных печатных плат; особенность технологии гибких печатных плат, гибких печатных кабелей и шлейфов; контроль и испытание печатных плат. Технология изготовления плат на металлической и керамической основе.
- Классификация методов выполнения электрических соединений и технические требования к ним. Основы пайки. Технология выполнения пайки. Основы сварки. Методы выполнения сварных монтажных соединений. Электрическое соединение методом накрутки и соединение проводящими клеями.
- Особенности построения пространственно-временной структуры сборки и монтажа аппаратуры: основные понятия и принципы построения ТП сборки и монтажа, типовые и групповые ТП сборки и монтажа. Организация поточных линий сборки. Технология автоматизированной сборки и монтажа микроблоков (модулей) ЭС: входной контроль

комплектующих элементов; подготовка комплектующих элементов к монтажу; сборка компонентов на печатных платах; технология монтажа микроблоков ЭС на печатных платах. Технология поверхностного монтажа компонентов.

- Способы герметизации ЭС и технологические требования, предъявляемые к качеству. Материалы, применяемые для герметизации, их технологические характеристики и правила выбора. Структура процесса герметизации.
- Виды технического контроля. Технологические испытания. Виды испытаний: исследовательские, квалификационные, периодические. Программа и методики испытаний. Техническое обслуживание и ремонт ЭС.

#### 3.2 Экзаменационные вопросы

- Способы герметизации ЭС и технологические требования, предъявляемые к качеству.
- Материалы, применяемые для герметизации, их технологические характеристики и правила выбора. Структура процесса герметизации.
- Особенности построения пространственно-временной структуры сборки и монтажа аппаратуры: основные понятия и принципы построения ТП сборки и монтажа, типовые и групповые ТП сборки и монтажа.
  - Организация поточных линий сборки.
- Внутриблочный и межблочный монтаж ЭС: технология объёмного проводного монтажа на печатных платах: стежковый, многопроводной с фиксированием проводов; монтаж плоскими ленточными кабелями; технология монтажа жгутами.
- Технология автоматизированной сборки и монтажа микроблоков (модулей) ЭС: входной контроль комплектующих элементов; подготовка комплектующих элементов к монтажу; сборка компонентов на печатных платах; технология монтажа микроблоков ЭС на печатных платах.
- Технология поверхностного монтажа компонентов (ТПМК): элементная база ТПМК; варианты ТП сборки и монтажа печатных плат при ТПМК; особенности проектирования коммутационных плат; технология пайки в паровой фазе (конденсационная) и ИК нагревом.
  - Виды технического контроля.
  - Технологические испытания.
  - Виды испытаний: исследовательские, квалификационные, периодические.
  - Программа и методики испытаний.
  - Техническое обслуживание и ремонт ЭС.

#### 3.3 Тематика практики

- Анализ КТД. Разработка эскизной КТД
- Анализ КТД.
- Контроль качества печатной платы. Трассировка печатной платы.
- Исследование характеристик электрических соединений.
- Сборка и монтаж электронных средств.
- Методы герметизации, материалы и их свойства.
- Составление программы и методик испытаний электронных средств.

#### 3.4 Темы лабораторных работ

- Разработка эскизной КТД.
- Изготовление печатной платы.
- Монтаж элементов на печатную плату.

#### 4 Методические материалы

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы:

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-мирования компетенций, согласно п. 12 рабочей программы.

#### 4.1. Основная литература

1. Юрков Н.К. Технология производства электронных средств: учебник. — 2-е изд., испр. и доп. — СПБ.: Издательство «Лань», 2014. — 480 с. [Электронный ресурс]. - http://e.lanbook.com/view/book/41019/

#### 4.2. Дополнительная литература

- 1. Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов СПб., М., Краснодар: Издательство «Лань», 2011. 352с. [Электронный ресурс]. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_cid=25&pl1\_id=711.
- 2. Коледов Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок СПб., М., Краснодар: Издательство «Лань», 2009. 400с. [Электронный ресурс]. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\_cid=25&pl1\_id=192.
- 3. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов/ И. П. Бушминский, О. Ш. Даутов, А. П. Достанко и др.; Ред. А. П. Достанко, Ред. Ш. М. Чабдаров. М.: Радио и связь, 1989. 624 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 45 экз.)
- 4. Проектирование и технология печатных плат: Учебник для вузов/ Е. В. Пирогова. М.: Форум, 2005; М.: Инфра-М, 2005. 559 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 77 экз.)
- 5. Единая система технологической документации: Справочное пособие / Е.А. Лобода, В.Г. Мартынов, Б.С. Мендриков и др. М.: Издательство стандартов, 1992. 325 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 5 экз.)
- 6. Печатные платы. Конструкции и материалы: Монография/ А. М. Медведев. М.: Техносфера, 2005. 302 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 83 экз.)

#### 4.3. Учебно-методическое пособие и программное обеспечение

- 1. «Основы технология РЭС», «Технология РЭС», «Технология поверхностного монтажа», «Технологические процессы и производства», «Технология ЭВС-2»: Практикум / Христюков В. Г. 2012. 177 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/training/publications/2010, свободный.
- 2. Технология РЭС: Методические указания по выполнению лабораторных работ / Смирнов Г. В., Троян О. Е., Христюков В. Г., Кан А. Г. 2012. 99 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/training/publications/2014, свободный.
- 3. Технология РЭС: Методические указания по выполнению курсового проекта / Троян О. E. 2012. 31 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://edu.tusur.ru/training/publications/2011, свободный.
- 4. Технология производства электронных средств: Методические указания по самостоятельной и индивидуальной работе студентов: Методические указания по самостоятельной и индивидуальной работе студентов 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств" / Солдаткин В. С., Троян О. Е., Туев В. И. 2016. 7 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://edu.tusur.ru/publications/6247, свободный.

#### 4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы

- 1. https://edu.tusur.ru
- 2. http://e.lanbook.com
- 3. http://elibrary.ru